**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ремонт приміщень СЗШ № 205 за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 10Д)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ремонт приміщень СЗШ № 205 за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 10Д)**

**Бюджет закупівлі становить:** 300000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ремонт приміщень СЗШ № 205 за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 10Д).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Технічні, якісні та кількісні вимоги**

***до предмету закупівлі***

**Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ремонт приміщень СЗШ № 205 за адресою: проспект Леся Курбаса, 10Д)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|  |  |  |
| **На** Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт ремонт приміщень СЗШ № 205 за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 10Д) |  |
|  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2 Виконання монтажних робіт у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, щозахаращують приміщення К=1,15 |  |
|  |  |  |
| Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 29 |   |  |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету | м2 | 51,7 |   |  |
| 3 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 36,7 |   |  |
| 4 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 17,5 |   |  |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | м2 | 17,5 |   |  |
| 6 | Промивання пофарбованих олiйними фарбамиповерхонь стiн внутрiшнiх примiщень | м2 | 17,5 |   |  |
| 7 | Демонтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 8 | (Демонтаж)Установлення шкільної дошки | шт | 2 |   |  |
|   | ОБЛАДНАННЯ |   |   |   |  |
| 9 | Монтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 10 | Установлення шкільної дошки | шт | 2 |   |  |
|   | ПРОРІЗИ |   |   |   |  |
| 11 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-8 |  блок | 1 |   |  |
|   | СТІНИ |   |   |   |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 15 |   |  |
| 13 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару приремонтi штукатурки стiн цементно-вапняним розчином,площа до 5 м2 | м2 | 15 |   |  |
| 14 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 71,7 |   |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 71,7 |   |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 71,7 |   |  |
| 17 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | м2 | 71,7 |   |  |
| 18 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 71,7 |   |  |
|   | ПІДЛОГА (лінолеум) |   |   |   |  |
| 19 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 51,7 |   |  |
| 20 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 51,7 |   |  |
| 21 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 51,7 |   |  |
| 22 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 51,7 |   |  |
| 23 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 51,7 |   |  |
| 24 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 51,7 |   |  |
| 25 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 29 |   |  |
| 26 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 28,5 |   |  |
| 27 | Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету | м2 | 49,5 |   |  |
| 28 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 35 |   |  |
| 29 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 17,5 |   |  |
| 30 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | м2 | 17,5 |   |  |
| 31 | Промивання пофарбованих олiйними фарбамиповерхонь стiн внутрiшнiх примiщень | м2 | 17,5 |   |  |
| 32 | (Демонтаж)Установлення шаф | шт | 1 |   |  |
| 33 | Демонтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 34 | (Демонтаж)Установлення шкільної дошки | шт | 2 |   |  |
|   | ОБЛАДНАННЯ |   |   |   |  |
| 35 | Монтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 36 | Установлення шкільної дошки | шт | 2 |   |  |
|   | ПРОРІЗИ |   |   |   |  |
| 37 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-8 |  блок | 1 |   |  |
|   | СТІНИ |   |   |   |  |
| 38 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 21 |   |  |
| 39 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару приремонтi штукатурки стiн цементно-вапняним розчином,площа до 5 м2 | м2 | 21 |   |  |
| 40 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 70 |   |  |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 70 |   |  |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 70 |   |  |
| 43 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | м2 | 70 |   |  |
| 44 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 70 |   |  |
|   | ПІДЛОГА (лінолеум) |   |   |   |  |
| 45 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 49,5 |   |  |
| 46 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 49,5 |   |  |
| 47 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 49,5 |   |  |
| 48 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 49,5 |   |  |
| 49 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 49,5 |   |  |
| 50 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 49,5 |   |  |
| 51 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 28,5 |   |  |
| 52 | Навантаження смiття вручну |  т | 5,69401 |   |  |
| 53 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,69401 |   |  |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних, якісних та кількісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, то вважається, що дані вимоги містять вираз (або еквівалент).*